# 基干电润湿(EWOD)技术的微流体控制系统

杨子凡

Jul 04, 2025

微流控技术正推动生物医学检测的范式变革,其核心价值在于微型化带来的高通量处理能力与纳升级试剂消耗。在众多操控技术中,电润湿(Electro-Wetting on Dielectric, EWOD)凭借无机械运动部件实现液滴精准操控的特性脱颖而出。这种数字化控制方式不仅支持自动化流程,更在即时诊断(POCT)和可穿戴设备领域展现出独特潜力。本文将系统解析 EWOD 系统设计全流程,涵盖物理机制、电路实现、芯片制造及前沿挑战。

#### 1 电润湿(EWOD)技术核心原理解析

基础物理机制的本质是固-液-气三相接触面的能量平衡。杨氏方程描述静态接触角  $\theta_0$  与界面张力的关系: $\gamma_{sv}-\gamma_{sl}=\gamma_{lv}\cos\theta_0$ 。而 EWOD 的核心 Lippmann-Young 方程揭示电压对接触角的调控规律:

$$\cos heta_V = \cos heta_0 + rac{\epsilon_0 \epsilon_d}{2 d \gamma_{lv}} V^2$$

其中  $\epsilon_d$  为介电常数,d 是介电层厚度。当施加电压 V 时,接触角  $\theta_V$  减小,液滴向通电电极铺展。值得注意的是,接触角滞后现象(前进角与后退角差值)会形成能垒,实际驱动电压需达到阈值  $V_{th}=\sqrt{\frac{\gamma_{lv}(1+\cos\theta_0)}{\epsilon_0\epsilon_d d}}$  才能触发液滴移动。

典型 **EWOD** 器件结构主要分为共面电极型与上下板电极型。前者所有电极位于同一平面,后者则通过顶部接地板形成垂直电场。关键功能层包含三层:底层的氧化铟锡(ITO)或金薄膜驱动电极;中层的二氧化硅(SiO 図)或聚对二甲苯(Parylene)介电层(厚度通常 1-10μm);顶层的特氟龙(Teflon AF)疏水涂层(约 100nm)。液滴操作环境需在绝缘油相中,以防止电解并降低粘滞阻力。

## 2 EWOD 微流体系统设计全流程

系统架构设计采用三级控制体系。用户交互层通过 PC 或触摸屏输入指令;逻辑控制层由 FPGA 或 STM32 微控制器解析路径规划;高压驱动层则通过 H 桥电路输出 60-300V  $\boxtimes$  交流信号。电极阵列拓扑设计需权衡操控精度与系统复杂度:棋盘格布局支持二维运动但布线复杂,线型阵列简化布线却限制移动自由度。电极尺寸 w与液滴体积  $V_d$  需满足  $V_d \approx w^3$  以保持球形形态。多路复用技术可显著减少 I/O 数量,例如 16×16 阵列通过行列扫描仅需 32 个控制通道。

高压驱动电路设计的核心是 DC-AC 逆变模块。以下 Python 伪代码展示 H 桥的相位控制逻辑:

```
def h_bridge_control(electrode_A, electrode_B, phase): # phase: 0° or 180° if phase == 0:
set_high(electrode_A) # 施加高压
set_low(electrode_B) # 接地
```

```
else:
    set_low(electrode_A)

set_high(electrode_B)
```

该代码通过切换两路电极的相位差产生电场梯度。实际电路需加入光耦隔离防止高压窜扰,并选用 HV260 等专用驱动芯片。波形参数优化至关重要:方波驱动效率高但易引发电解,1-10kHz 正弦波可减少焦耳热效应。控制算法开发需解决路径冲突问题。采用改进 A\* 算法进行液滴路由规划:

```
def a_star_path(grid, start, target):
   open_set = PriorityQueue()
   open_set.put((0, start)) # (f_score, position)
  came_from = {}
   g_score = {pos: float('inf') for pos in grid}
   q_score[start] = 0
  while not open_set.empty():
      current = open_set.get()[1]
      if current == target:
         return reconstruct_path(came_from, target)
      for neighbor in get_neighbors(current):
         tentative_g = g_score[current] + 1
         if tentative_g < g_score[neighbor]:</pre>
            came_from[neighbor] = current
            q_score[neighbor] = tentative_q
            f_score = tentative_g + heuristic(neighbor, target)
            open_set.put((f_score, neighbor))
```

此算法通过启发函数 heuristic() 优先选择最短路径。为防止交叉污染,需设置虚拟电极作为隔离区,并保持液滴间距大于电极尺寸的 1.5 倍。进阶方案可集成阻抗传感器实时反馈液滴位置。

#### 3 芯片制造与封装工艺实战

微加工工艺首选光刻技术。以 ITO 玻璃基板为例:旋涂光刻胶后曝光显影,用盐酸/硝酸混合液湿法刻蚀电极图形;接着用等离子体增强化学气相沉积(PECVD)生长  $2\mu m$  厚 SiO ② 介电层;最后旋涂 Teflon AF 1600(3000rpm×30s)并 180°C 退火 1 小时形成疏水层。低成本替代方案可采用 FR4 PCB 基板制作铜电极,激光直写技术可在聚酰亚胺薄膜上制备柔性电极,或直接使用商用 PET-ITO 膜(表面电阻 <15  $\Omega$ /sq)快速制样。封装关键挑战集中在密封性控制。上盖板需设计亲水通道引导液滴,常用氧等离子体处理载玻片形成亲水条纹。封装时采用 UV 固化胶(如 Norland NOA81)沿芯片边缘点胶,紫外光照 60 秒固化。特别注意进样口需设计毛细管结构,利用  $P=\frac{2\gamma_{lv}\cos\theta}{r}$  的毛细力自动吸入样品。

4 系统集成与性能验证 3

### 4 系统集成与性能验证

实验平台搭建以 STM32F407 为主控,通过 SPI 接口控制高压驱动板。高速相机(1000fps)捕捉液滴运动, OpenCV 库实现实时轨迹跟踪:

此代码通过霍夫变换识别圆形液滴轮廓。核心性能测试数据显示: 当驱动电压从 60V 🛛 增至 200V 🛳 时,直径 1mm 水滴在硅油中的移动速度从 5mm/s 提升至 40mm/s; 超过 220V 🛳 后因接触角饱和效应速度增长停滞。可靠性测试中,Teflon 涂层在连续 1000 次操作后接触角从 112° 退化至 98°,需定期再生处理。

#### 5 挑战与前沿优化方向

当前技术瓶颈突出表现在介电层击穿(局部场强 >20V/μm)和高离子强度溶液(如 PBS 缓冲液)的驱动失效。创新解决方案包括:采用 TiO ②/SiO ② 纳米复合介电层将电容提升至 0.5μF/cm²;脉冲驱动模式(占空比 <30%)使峰值功率下降 60%;自修复疏水涂层通过微胶囊释放氟硅烷修复划痕。未来趋势指向人工智能驱动的自适应控制,例如卷积神经网络(CNN)实时识别液滴状态并调整电压:

```
model = Sequential()
model.add(Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(128,128,3)))
model.add(MaxPooling2D((2,2)))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(64, activation='relu'))
model.add(Dense(3, activation='softmax')) # 输出: 加速/减速/停止
```

此类模型可融合阻抗传感数据实现闭环控制。柔性 EWOD 贴片则通过聚二甲基硅氧烷(PDMS)基底与蛇形金电极结合,弯曲半径可达 5mm。

EWOD 技术正突破实验室边界,在床边诊断、环境毒素监测、合成生物学等领域展现颠覆性潜力。为推动技术发展,建议遵循开放科学原则共享设计文件(如 GitHub 仓库包含 Gerber 文件与控制代码)。期待与读者共同探讨如介电层优化、驱动波形设计等工程挑战,让微流控技术真正走向产业应用。